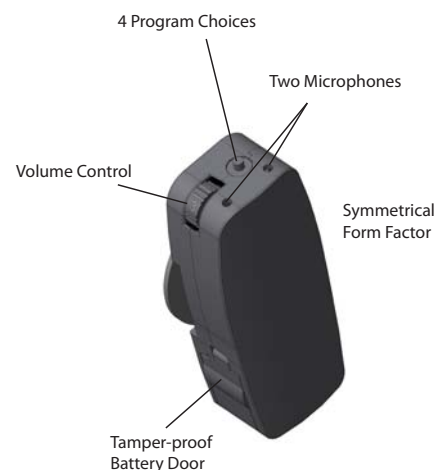


Overview of the Processor

- Low profile device (11mm)
- 10 grams
- 2 microphones (directional)
- Direct Audio input (DAI)
- Safety clip to prevent loss
- Low battery warning
- 4 colors
- Skins/stickers to customize



Attaching the Processor to the baseplate and to the implant

- Attach the processor to the baseplate. Align the locating pin on the baseplate to the hole in the metal disk.
- Place the baseplate over the magnetic implant. Be sure that both magnets on the baseplate align with both magnets of the implant. To do so, push on one side of the baseplate with your finger until you feel it lock into place.
- Remove the processor and baseplate together. It is recommended to leave the processor attached to the baseplate. However, if you need to remove the processor from the baseplate, do so by pulling on the metal disk, not the plastic housing.



SOPHONO™ INFORMATIONS DE BASE SUR L'APPAREIL

Présentation du processeur

- Appareillage discret (11 mm)
- 10 grammes
- 2 microphones (directionnels)
- Entrée audio directe (DAI)
- Pince de sécurité pour prévenir la perte
- Alarme pile faible
- 4 couleurs
- Revêtements/autocollants personnalisables



Fixation du processeur au socle et à l'implant

- Fixez le processeur au socle. Alignez l'ergot de positionnement sur le socle avec l'orifice dans le disque métallique.
- Placez le socle au-dessus de l'implant magnétique. Assurez-vous que les deux aimants sur le socle sont alignés avec les deux aimants de l'implant. Pour cela, appuyez avec votre doigt sur un côté du socle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Retirez ensemble le processeur et le socle. Il est recommandé de maintenir le processeur fixé au socle. Toutefois, si vous devez retirer le processeur du socle, tirez sur le disque métallique, et non sur le boîtier en plastique.



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797

EC REP Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



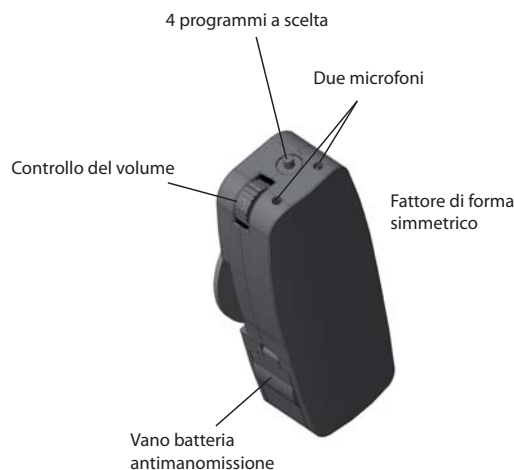
Medtronic

Sophono™ et The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing
sont des marques déposées de Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

INFORMAZIONI DI BASE DEL DISPOSITIVO **SOPHONO™**

Panoramica del processore

- Dispositivo a basso profilo (11 mm)
- 10 grammi
- 2 microfoni (direzionali)
- Ingresso audio diretto (DAI)
- Clip di sicurezza per evitare perdite
- Avviso di batteria scarica
- 4 colori
- Skin/Adesivi di personalizzazione



Collegare il processore alla piastra di base e all'impianto

- Collegare il processore alla piastra di base. Allineare il perno di posizionamento sulla piastra di base con il foro nel disco metallico.
- Collocare la piastra di base sull'impianto magnetico. Assicurarsi che entrambi i magneti nella piastra di base siano allineati ai due magneti dell'impianto. A tal fine, spingere un lato della piastra di base con il dito finché non si avverte che è bloccata in posizione.
- Rimuovere processore e piastra di base insieme. Si raccomanda di lasciare il processore attaccato alla piastra di base. Tuttavia, se è necessario rimuovere il processore dalla piastra di base, tirare il disco metallico, non l'alloggiamento in plastica.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ e *The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing*
sono marchi registrati di Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

SOPHONO™ – GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ZUM GERÄT

Übersicht über den Prozessor

- Gerät mit niedrigem Profil (11 mm)
- 10 g
- 2 Mikrofone (direktional)
- Direkter Audioeingang (Direct Audio Input, DAI)
- Sicherheitsclip zum Schutz vor Verlust
- Warnung bei schwacher Batterie
- 4 Farben
- Hüllen/Aufkleber zur individuellen Gestaltung



Verbinden des Prozessors mit der Grundplatte und dem Implantat

- Verbinden Sie den Prozessor mit der Grundplatte. Richten Sie den Fixierstift an der Grundplatte an der Öffnung in der Metallscheibe aus.
- Platzieren Sie die Grundplatte über dem magnetischen Implantat. Vergewissern Sie sich, dass beide Magnete an der Grundplatte an den Magneten des Implantats ausgerichtet sind. Bewegen Sie dazu eine Seite der Grundplatte mit Ihrem Finger, bis sie einrastet.
- Entfernen Sie Prozessor und Grundplatte zusammen. Es wird empfohlen, den Prozessor an der Grundplatte zu belassen. Wenn Sie den Prozessor jedoch von der Grundplatte entfernen müssen, ziehen Sie dazu an der Metallscheibe, nicht am Kunststoffgehäuse.



INFORMACIÓN BÁSICA DEL DISPOSITIVO

SOPHONO™

Descripción del procesador

- Dispositivo de perfil bajo (11 mm)
- 10 gramos
- 2 micrófonos (direccionales)
- Entrada directa de audio (DAI)
- Pinza de seguridad para que no se pierda
- Advertencia de batería baja
- 4 colores
- Cubiertas/pegatinas para personalizar



Acoplar el procesador a la placa base y al implante

- Acople el procesador a la placa base. Alinee el pasador de sujeción de la placa base con el agujero del disco metálico.
- Coloque la placa base sobre el implante magnético. Asegúrese de que los dos imanes de la placa base están alineados con los dos imanes del implante. Para hacerlo, presione con el dedo sobre un lado de la placa base hasta que note que ha encajado.
- Quite el procesador y la placa base juntos. Se recomienda dejar el procesador acoplado a la placa base. Sin embargo, si necesita quitar el procesador de la placa base, hágalo tirando del disco metálico y no de la carcasa de plástico.



Overzicht van de processor

- Apparaat met laag profiel (11 mm)
- 10 gram
- Twee microfonen (directioneel)
- Direct Audio Input (DAI)
- Veiligheidsklem tegen verlies
- Waarschuwing bij lege batterij
- Vier kleuren
- Instelbare skins/stickers



De processor bevestigen aan de basis en het implantaat

- Bevestig de processor aan de basis. Plaats de bevestigingspen op de basis in het gat in de metalen schijf.
- Plaats de basis op het magnetische implantaat. Zorg ervoor dat beide magneten op de basis op dezelfde hoogte zijn geplaatst als de beide magneten van het implantaat. Hiervoor drukt u met uw vinger op één kant van de basis tot u voelt dat deze op zijn plaats klikt.
- Verwijder de processor en de basis samen. Het wordt aanbevolen de processor op de basis te laten. Als u de processor echter van de basis moet verwijderen, doet u dit door aan de metalen schijf te trekken, niet aan de plastic behuizing.



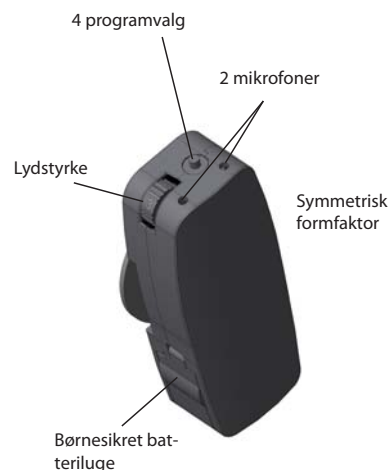
SOPHONO™ GRUNDLÆGGENDE INFORMATION OM ENHED

Oversigt over processoren

- Enhed med lav profil (11 mm)
- 10 gram
- 2 mikrofoner (retningsbestemt)
- DAI (Direkte lydinput)
- Sikkerhedsklemme til at forhindre, at den tabes
- Advarsel om lavt batteriniveau
- 4 farver
- Beklædning/klistermærker efter ønske

Tilslutning af processoren til bundpladen og implantatet

- Tilslut processoren til bundpladen. Tilpas styrestiften på bundpladen til hullet i metalskiven.
- Placer bundpladen over det magnetiske implantat. Sørg for, at begge magneter i bundpladen dækker begge magneter i implantatet. Tryk på den ene side af bundpladen med fingeren, indtil du føler, at den falder i hak, for at opnå dette.
- Fjern processor og bundplade sammen. Det anbefales, at processoren forbliver forbundet med bundpladen. Hvis du imidlertid har brug for at fjerne processoren fra bundpladen, så gør det ved at trække i metalskiven, ikke plastikhuset.



Proessorin yleiskuvaus

- Matalaprofiilinen laite (11 mm)
- 10 grammaa
- 2 mikrofonia (suunnattu)
- Suora äänitulo (DAI)
- Turvakiinnike häviämisen ehkäisemiseksi
- Pariston alhaisen varaustilan varoitus
- 4 väriä
- Kuoret/tarrat mukauttamista varten



Proessorin kiinnittäminen pohjalevyyn ja implanttiin

- Kiinnitä prosessori pohjalevyyn. Kohdista pohjalevyssä oleva paikannustappi metallilevyn reikään.
- Aseta pohjalevy magneetti-implantin päälle. Varmista, että pohjalevyn kaksi magneettia on implantin kahden magneetin kohdalla. Paina tätä varten pohjalevyn toista puolta sormella, kunnes tunnet sen lukittuvan paikalleen.
- Irrota prosessori ja pohjalevy yhdessä. Prosessori on suositeltavaa jättää kiinni pohjalevyyn. Jos prosessori on kuitenkin irrotettava pohjalevystä, irrota se vetämällä metallilevystä, ei muovikotelosta.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ ja The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing ovat Medtronic, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

Översikt över processorn

- Enhet med låg profil (11 mm)
- 10 gram
- 2 mikrofoner (två riktningar)
- Direkt ljudingång (DAI)
- Säkerhetsklämma för att förhindra att processorn tappas
- Varning för urladdat batteri
- 4 färger
- Höljen/klistermärken för anpassning



Fästa processorn på basplattan och på implantatet

- Fästa processorn på basplattan. Passa in inriktningstiftet på basplattan efter hålet i metallskivan.
- Placera basplattan över det magnetiska implantatet. Kontrollera att båda magneterna på basplattan är inriktade efter implantatets båda magneter. Tryck på ena sidan av basplattan med fingret tills du känner att den låses på plats.
- Ta bort processorn och basplattan som en enhet. Det rekommenderas att låta processorn sitta kvar på basplattan. Men om du behöver ta bort processorn från basplattan så gör det genom att dra i metallskivan och inte i plasthöljet.



INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DISPOSITIVO SOPHONO™

Descrição geral do processador

- Dispositivo de perfil reduzido (11 mm)
- 10 gramas
- 2 microfones (direccionais)
- Entrada directa de áudio (DAI)
- Gancho de segurança para evitar que se perca
- Aviso de carga de bateria fraca
- 4 cores
- Capas/autocolantes para personalizar



Fixar o processador na placa de base e no implante

- Fixe o processador na placa de base. Alinhe o pino de localização da placa de base com o orifício do disco de metal.
- Coloque a placa de base sobre o implante magnético. Certifique-se de que ambos os ímanes da placa de base ficam alinhados com ambos os ímanes do implante. Para tal, empurre um lado da placa de base com o dedo até sentir que encaixou no devido lugar.
- Remova o processador e a placa de base em conjunto. Recomenda-se que deixe o processador fixado na placa de base. No entanto, se necessitar de remover o processador da placa de base, puxe pelo disco de metal e não pela caixa de plástico.



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797

EC REP Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ e The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing
são marcas comerciais registadas da Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

Επισκόπηση του επεξεργαστή

- Συσκευή χαμηλού προφίλ (11 mm)
- 10 γραμμάρια
- 2 μικρόφωνα (κατευθυντικά)
- Απευθείας είσοδος ήχου (Direct Audio input - DAI)
- Κλιπ ασφαλείας για να μην το χάνετε
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
- 4 χρώματα
- Θήκες/αυτοκόλλητα για εξατομίκευση



Σύνδεση του επεξεργαστή στη βάση και στο εμφύτευμα

- Συνδέστε τον επεξεργαστή στη βάση. Ευθυγραμμίστε την ακίδα εντοπισμού της βάσης με την οπή στον μεταλλικό δίσκο.
- Τοποθετήστε τη βάση επάνω από το μαγνητικό εμφύτευμα. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο μαγνήτες της βάσης ευθυγραμμίζονται με τους δύο μαγνήτες του εμφυτεύματος. Για να το επιτύχετε αυτό, με το δάχτυλό σας ωθήστε τη μία πλευρά της βάσης μέχρι να αισθανθείτε ότι ασφαλίζει στη θέση της.
- Αφαιρέστε τον επεξεργαστή και τη βάση μαζί. Συνιστάται να αφήνετε τον επεξεργαστή συνδεδεμένο στη βάση. Ωστόσο, αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τον επεξεργαστή από τη βάση, αφαιρέστε τον τραβώντας τον μεταλλικό δίσκο και όχι το πλαστικό περίβλημα.



SOPHONO™ — PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU

Ogólne informacje o procesorze

- Niewielki rozmiar (11 mm)
- 10 g
- 2 mikrofony (kierunkowe)
- Bezpośrednie wejście audio (DAI)
- Klips zabezpieczający przed zgubieniem urządzenia
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
- 4 kolory
- Nakładki/naklejki umożliwiające zmianę wyglądu urządzenia



Mocowanie procesora do płyty bazowej oraz implantu

- Przymocuj procesor do płyty bazowej. Umieść bolec lokalizujący na płycie bazowej w otworze w metalowej tarczy.
- Umieść płytę bazową nad implantem magnetycznym. Upewnij się, że oba magnesy w płycie magnetycznej są umieszczone nad oboma magnesami implantu. Aby to zrobić, należy popchnąć palcem płytę bazową z jednej strony i sprawdzić, czy stabilnie spoczywa na swoim miejscu.
- Zdejmij procesor razem z płytą bazową. Zaleca się pozostawienie procesora przymocowanego do płyty bazowej. Jeśli jednak wystąpi konieczność odłączenia procesora od płyty bazowej, należy to zrobić, ciągnąc za metalową tarczę, a nie za plastikową obudowę.



Základní informace o procesoru

- Nízkoprofilové zařízení (11 mm)
- 10 gramů
- 2 mikrofony (směrové)
- Přímý zvukový vstup (DAI)
- Spona pro ochranu před ztrátou
- Indikace slabé baterie
- 4 barvy
- Motivy/nálepky pro přizpůsobení



Připojení procesoru k základní destičce a implantátu

- Připojte procesor k základní destičce. Umístěte polohovací kolík na základní destičce do otvoru v kovovém kotouči.
- Umístěte základní destičku přes magnetický implantát. Dva magnety na základní destičce zarovnejte s oběma magnety implantátu. Je třeba prstem tlačit na jednu stranu základní destičky, dokud neucítíte, že se zajistila na místě.
- Procesor a základní destičku sejměte společně. Procesor doporučujeme ponechat upevněný k základní destičce. V případě potřeby můžete procesor ze základní destičky sejmut, a to tahem za kovový kotouč, nikoli za plastový kryt.



SOPHONO™ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉKRŐL

A hangfeldolgozó áttekintése

- Lapos kialakítású készülék (11 mm)
- 10 gramm
- 2 iránymikrofon
- Közvetlen audiobemenet (DAI)
- Biztonsági csíptető, a készülék elhagyása ellen
- Alacsony elemfeszültségre való figyelmeztetés
- 4 színváltoztatban elérhető
- Védőborítások/matricák a készülék személyreszabásához



A hangfeldolgozó csatlakoztatása az alaplemezhez és az implantátumhoz

- Csatlakoztassa a hangfeldolgozót az alaplemezhez. Illessze az alaplemezen található pozicionáló csapot a fémkorong mélyedésébe.
- Helyezze az alaplemezt a mágneses implantátum fölé. Ügyeljen rá, hogy az alaplemezen található két mágnes pontosan igazodjon az implantátum két mágneséhez. Ehhez egyik ujjával nyomja meg az alaplemezt az egyik mágnesnél, amíg azt nem érzi, hogy rögzül a helyén.
- A hangfeldolgozót az alaplemezzel együtt távolítsa el. Javasoljuk, hogy a hangfeldolgozót hagyja az alaplemezre csatlakoztatva. Ha azonban valamiért mégis el kell távolítania a hangfeldolgozót az alaplemezről, akkor azt a fémkorongnál fogva végezze, ne a műanyag borítást húzza.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ és a *The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing*
a Medtronic, Inc. bejegyzett védjegyei.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

İşlemciye Genel Bakış

- Düşük profilli cihaz (11 mm)
- 10 gram
- 2 mikrofon (yönelimsel)
- Doğrudan Ses Girişi (DAI)
- Kaybı önlemek için emniyet kelepçesi
- Düşük pil uyarısı
- 4 renk
- Özelleştirmek için dış görünüm/çıkartma



İşlemcinin taban plakasına ve implanta takılması

- İşlemciyi taban plakasına takın. Taban plakasındaki kılavuz pimi metal disk deliği ile hizalayın.
- Taban plakasını manyetik implantın üzerine yerleştirin. Taban plakasındaki her iki mıknatısın implantın iki mıknatısıyla hizalı olmasına dikkat edin. Bunun için, yerine oturduğunu hissedene kadar taban plakasının bir tarafını parmağınızla bastırın.
- İşlemciyi ve taban plakasını birlikte çıkarın. İşlemcinin taban plakasına takılı bırakılması önerilmektedir. Ancak işlemciyi taban plakasından ayırmanız gerekirse, bunun için plastik kaplamayı değil, metal diski çekin.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
ABD
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Hollanda
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ ve The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing,
Medtronic, Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

SOPHONO™ – GRUNNLEGGENDE INFORMASJON OM ENHETEN

Oversikt over prosessoren

- Lavprofilenhet (11 mm)
- 10 gram
- 2 mikrofoner (retningsbestemt)
- Direkte lydinngang (DAI)
- Sikkerhetsklemme
- Varsel om lavt batterinivå
- 4 farger
- Etuier/klistremerker som kan tilpasses



Feste prosessoren til sokkelen og implantatet

- Fest prosessoren til sokkelen. Juster posisjoneringsenheten på sokkelen i hullet på metallskiven.
- Plasser sokkelen over magnetimplantatet. Kontroller at begge magnetene på sokkelen er justert opp mot begge magnetene på implantatet. Det gjøres ved å skyve på den ene siden av sokkelen med fingeren til du kjenner at den låses på plass.
- Fjern prosessoren og sokkelen som én enhet. Det er anbefalt å la prosessoren være festet til sokkelen. Hvis du imidlertid har behov for å fjerne prosessoren fra sokkelen, kan dette gjøres ved å dra i metallskiven, ikke i plastdekselet.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
USA
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
The Netherlands
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ og The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing er registrerte varemerker for Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ SOPHONO™

Обзор процессора

- Низкопрофильное устройство (11 мм)
- 10 г
- 2 микрофона (направленные)
- Прямой аудиовход (DAI — Direct Audio Input)
- Клипса для предотвращения утери
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора
- 4 цвета
- Чехлы/стикеры для индивидуального оформления



Крепление процессора к основанию и имплантату

- Прикрепите процессор к основанию. Совместите посадочный штифт на основании с отверстием в металлическом диске.
- Разместите основание поверх магнитного имплантата. Следите, чтобы оба магнита основания совпали с обоими магнитами имплантата. Для этого сдвиньте основание пальцем до щелчка, означающего фиксацию.
- Процессор и основание необходимо снимать вместе. Рекомендуется оставлять процессор прикрепленным к основанию. Тем не менее, если потребуется отсоединить процессор от основания, тяните за металлический диск, а не за пластиковый корпус.



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
США
medtronic.com
+1 800 874 5797

ECTREP Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Нидерланды
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ и *The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing* являются зарегистрированными товарными знаками компании Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© Medtronic, Inc., 2017.

SOPHONO™ —

OSNOVNE INFORMACIJE O UREĐAJU

Pregled procesora

- Uređaj niskog profila (11 mm)
- 10 grama
- 2 mikrofona (direkciona)
- Direktni audio ulaz (DAI)
- Bezbednosna kopča da se uređaj ne bi izgubio
- Upozorenje o niskom nivou baterije
- 4 boje
- Maske/nalepnice za prilagođavanje



Povezivanje procesora sa baznom pločicom i implantom

- Povežite procesor sa baznom pločicom. Poravnajte pin za lociranje na baznoj pločici sa otvorom na metalnoj ploči.
- Postavite baznu pločicu preko magnetnog implanta. Uverite se da su oba magneta na baznoj pločici poravnata sa oba magneta na implantu. Da biste to uradili, gurajte jednu stranu bazne pločice prstom dok ne osetite da je nalegla na mesto.
- Procesor i baznu pločicu uklanjajte zajedno. Preporučuje se da procesor ostane povezan sa baznom pločicom. Međutim, ako morate da izvadite procesor iz bazne pločice, to uradite tako što ćete vući metalnu ploču, a ne plastično kućište.



Medtronic Xomed

6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Florida 32216-0980
SAD
medtronic.com
+1 800 874 5797



Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Holandija
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ i *The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing* predstavljaju registrovane žigove kompanije Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.

OSNOVNE INFORMACIJE O UREĐAJU SOPHONO™

Pregled uređaja

- niskoprolni uređaj (11 mm)
- 10 grama
- 2 mikrofona (usmjerena)
- izravni audioulaz (DAI)
- sigurnosna kopča za sprječavanje gubitka
- upozorenje o slaboj bateriji
- 4 boje
- maske/naljepnice za prilagodbu



Pričvršćivanje uređaja na osnovnu ploču i implantat

- Pričvrstite uređaj na osnovnu ploču. Poravnajte izbočinu na osnovnoj ploči s rupom na metalnom disku.
- Postavite osnovnu ploču iznad magnetskog implantata. Pazite da su oba magneta na osnovnoj ploči poravnata s oba magneta implantata. Da biste to učinili, prstom gurnite jednu stranu osnovne ploče dok ne osjetite da je sjela na mjesto.
- Uređaj i osnovnu ploču uklonite zajedno. Preporučuje se da uređaj ostavite pričvršćen na osnovnu ploču. No ako ga morate ukloniti s osnovne ploče, učinite to povlačenjem metalnog diska, a ne plastičnog kućišta.



INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE O DISPOSITIVO SOPHONO™

Visão geral do processador

- Dispositivo de perfil baixo (11 mm)
- 10 gramas
- 2 microfones (direcionais)
- Entrada direta de áudio (DAI)
- Grampo de segurança para evitar perda
- Advertência de bateria fraca
- 4 cores
- Skins/adesivos para personalizar



Prendendo o processador à placa de base e ao implante

- Prenda o processador à placa de base. Alinhe o pino de localização na placa de base com o orifício no disco de metal.
- Coloque a placa de base sobre o implante magnético. Certifique-se de que ambos os ímãs na placa de base estão alinhados com ambos os ímãs do implante. Para fazer isso, empurre um lado da placa de base com o dedo até senti-la prender no lugar.
- Remova o processador e a placa de base juntos. Recomenda-se deixar o processador preso à placa de base. Contudo, se for necessário remover o processador da placa de base, faça-o puxando o disco de metal, não o alojamento de plástico.



Medtronic Xomed
6743 Southpoint Drive North
Jacksonville, Flórida 32216-0980
EUA
medtronic.com
+1 800 874 5797

EC REP Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Holanda
+31 45 566 8000



Medtronic

Sophono™ e The Leader in Magnetic Bone Conduction Hearing
são marcas registradas da Medtronic, Inc.
M000032A403 B
2017-04
© 2017 Medtronic, Inc.